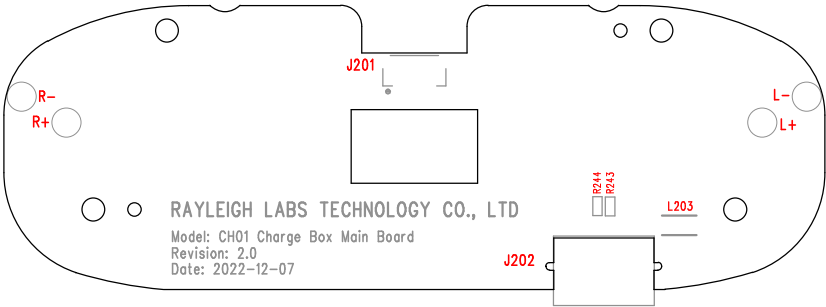
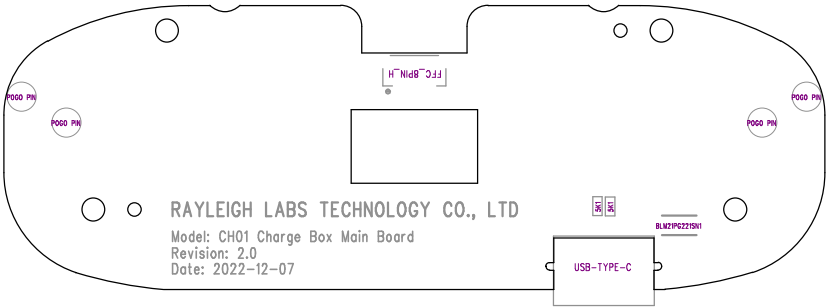


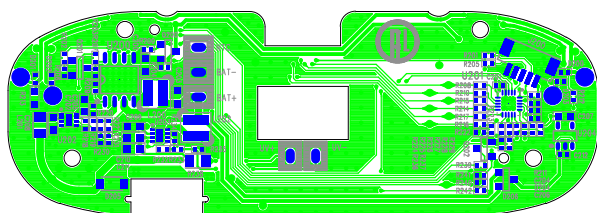


PCB制作工艺要求	
双面铜箔	PCB板层数
FR4	PCB材料
1.0mm	PCB厚度
天铂电镀	PCB工艺
10S	PCB板厚度
白油	丝印油墨
蓝油	阻焊油墨
盖盖	加工工艺
其外要求	其他要求



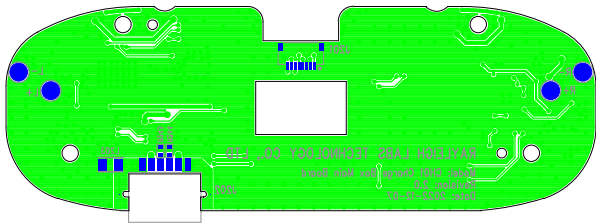
PCB制作工艺要求	
双面铜箔	PCB板层数
FR4	PCB材料
1.0mm	PCB厚度
天铂电镀	PCB工艺
10S	PCB板厚公差
白油	字符油墨颜色
蓝油	阻焊油墨颜色
盖膜	加工工艺
其外要求	其它要求





PCB板工艺要求

PCB板层数	双面铜箔
PCB板材质	FR4
PCB板厚度	1.0mm
PCB板工艺	无铅喷锡
PCB板覆铜厚度	10Z
字符丝印颜色	白色
阻焊油颜色	蓝色
过孔工艺	盖油
其他要求	UL标记周期按周年添加



PCB板工艺要求	
PCB板层数	双面铜箔
PCB板材质	FR4
PCB板厚度	1.0mm
PCB板工艺	无铅喷锡
PCB板覆铜厚度	10Z
字符丝印颜色	白色
阻焊油颜色	蓝色
过孔工艺	盖油
其他要求	UL标记周期按周年添加